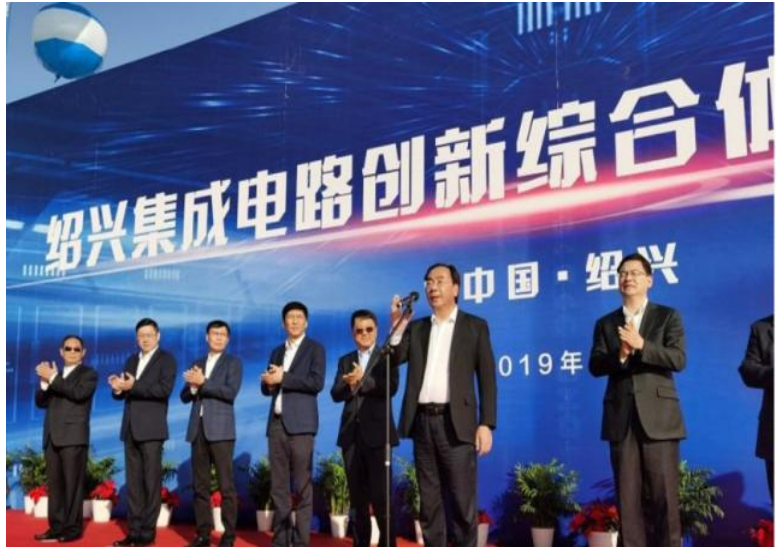


绍兴集成电路创新综合体项目开工 两岸集成电路创新产业园项目奠基

11月15日，绍兴集成电路创新综合体项目举行开工仪式。绍兴集成电路创新综合体项目是绍兴集成电路产业园作为浙江省“万亩千亿”新产业平台的标志性项目和首发项目。总投资50亿元，占地面积188亩，项目由A、B、C三个地块组成。



目前，综合体已招引落户：惠诺电子材料（绍兴）有限责任公司、绍兴埃鼎智能科技有限公司、绍兴尧芯科技有限公司、伟芯科技（绍兴）有限公司、绍兴费米科技有限公司、绍兴高笙半导体科技有限公司、浙江最成半导体科技有限公司等10余家知名企业，已引进海外330人才、越州英才等集成电路专业人才超百名。

继15日绍兴集成电路创新综合体开工之后，16日上午，绍兴市举行两岸集成电路创新产业园项目奠基仪式，该项目开创了绍兴集成电路全产业链集群落地新模式。



绍兴两岸集成电路创新产业园项目由上海中天传祺基业有限公司牵头组织实施，计划总投资不低于600亿元人民币，将建设8英寸和12英寸晶

圆制造基地，同时导入 200 家上下游集成电路相关企业和台湾科学园区管理团队。首批入园的龙头项目为 8 英寸晶圆制造厂及汽车电子暨物联网芯片产业园区，计划总投资 100 亿元，未来将打造研发设计、电子研究院、交易中心、智造平台、众创空间、企业孵化、人才培养七大功能平台。

近年来，绍兴市大力发展集成电路产业，中芯国际、长电科技等一批晶圆制造、封装、测试头部企业相继落户，集成电路产业平台入选首批省级“万亩千亿”新产业平台培育名单，“绍兴集成电路产业创新中心”成功纳入《长三角区域一体化发展规划纲要》。